

$\text{CdS}_{1-x}\text{Te}_x$ локализация экситонов происходит на точечных дефектах и, вероятно, флуктуациях состава.

Авторы выражают благодарность Е. А. Салькову за полезное обсуждение результатов.

Список литературы

- [1] Сальков Е. А. // Основы полупроводниковой фотоэлектроники. Киев, 1988. 278 с.
- [2] Lay K. Y., Neff H., Bachman K. J. // Phys. St. Sol. (a). 1985. V. 92. N 2. P. 567—571.
- [3] Goede O., Heimbrodt W. // Phys. St. Sol. (b). 1982. V. 11. N 1. P. 175—181.
- [4] Goede O., Heimbrodt W., Muller R. // Phys. St. Sol. (b). 1981. V. 105. N 2. P. 543—550.
- [5] Витриховский Н. И., Кипень А. А., Пляцко Г. В., Франив О. В. // УФЖ. 1978. Т. 23. В. 3. С. 464—469.
- [6] Булах Б. М., Друль Б. Л., Евтухов Ю. Н. // Тез. докл. VII Всес. конф. по росту кристаллов. М., 1988. Т. 1. С. 290—291.
- [7] Goede O., John L., Hennig D. // Phys. St. Sol. (b). 1978. V. 89. N 2. P. K183—K186.
- [8] Витриховский Н. И., Кипень А. А., Мыхальский О. В., Пляцко Г. В. // ФТП. 1975. Т. 9. В. 6. С. 1193—1195.
- [9] Tai H., Nakashima S., Hori S. // Phys. St. Sol. (a). 1975. V. 30. N 2. P. K115—K119.
- [10] Маслов А. Ю., Суслина Л. Г. // ФТП. 1982. Т. 24. В. 11. С. 3394—3400.

Институт полупроводников АН УССР
Киев

Получено 21.08.1989
Принято к печати 28.09.1989

ФТП, том 24, вып. 2, 1990

ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА НАКОПЛЕНИЕ К-ЦЕНТРОВ В КРЕМНИИ

Колесников Н. В., Ломасов В. Н., Мальханов С. Е.

К-центры характеризуются значительной скоростью введения в кремний при его облучении. Однако механизм их образования по настоящее время остается неясным. В данной работе приводятся экспериментальные результаты и расчеты, направленные на обоснование выбора модели образования К-центров в р-кремнии, облученном быстрыми электронами.

Образцы для исследования из КДБ-10 размерами $0.3 \times 2 \times 5$ мм имеют слой из p^+ и n^+ , нанесенные на плоские грани с противоположных сторон методом ионного легирования бором и фосфором. Облучение проводилось на ускорителе типа РТЭ-1В. Доза варьировалась в пределах $6 \cdot 10^{14}$ — $6 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$. Концентрация К-центров измерялась по методу фотоемкости [1, 2].

Заметим, во-первых, что, согласно [2], скорость введения К-центров зависит от интенсивности по квадратичному закону.

На рисунке представлена зависимость концентрации К-центров от дозы облучения при двух разных значениях интенсивности. Нетривиальный характер зависимостей на рисунке состоит в том, что при большей интенсивности облучения насыщение концентрации достигается при меньших значениях дозы облучения. Два указанных факта используются в данной работе для обоснования модели образования К-центров.

В работах [3—5] предложены и обсуждаются следующие реакции образования К-центров: 1) захват вакансии комплексом C_sO_i , 2) захват междуузельного углерода А-центром, 3) захват междуузельного углерода комплексом $V_2\text{O}$. Здесь C_s — углерод в узле, O_i — кислород в междуузлии, V_2 — дивакансия, $V_2\text{O}$ — комплекс дивакансия—кислород. Поскольку скорость введения К-центров находится в квадратичной зависимости от интенсивности облучения, то, по нашему мнению, предпочтительна реакция 3. В облученном кремнии КДБ-10 реализуются К-центры в нейтральном зарядовом состоянии, следовательно,

возникает необходимость учета зарядовых состояний компонентов реакций. В этом случае реакция 1 должна быть записана в виде

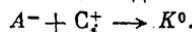


где V^- — отрицательно заряженная вакансия. При этом за счет захвата неравновесных носителей заряда (H_3), генерированных быстрыми электронами, интенсивность потока которых равна G , концентрация $V^- \sim G^2$. Для получения экспериментально наблюдаемой зависимости должно быть $[CO]^+ \sim G$, т. е. концентрация положительно заряженных комплексов углерод—кислород должна возрастать с ростом интенсивности облучения. Рассмотрение электрон-дырочного равновесия при перезарядке этого комплекса дает

$$[C_s O_i]^+ = \frac{S_p (p_0 + \chi_p G)}{S_n (n_0 + \chi_n G)} [C_s O_i]^0 \approx \frac{S_p p_0}{S_n (n_0 + \chi_n G)} [C_s O_i]^0, \quad (2)$$

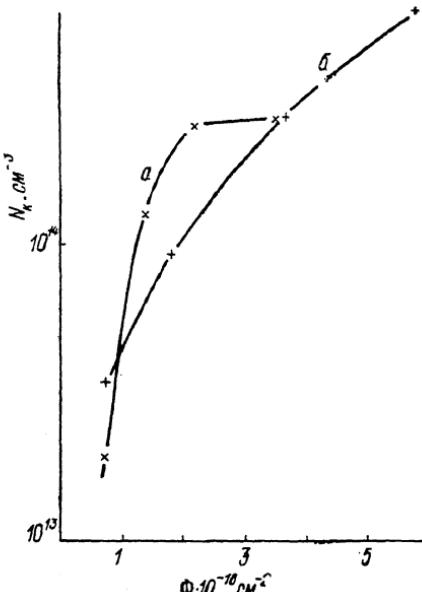
где S_p , S_n — сечения захвата дырок комплексом $[C_s O_i]^0$ и электронов комплексом $[C_s O_i]^+$; p_0 , n_0 — исходные концентрации H_3 ; $\chi_p G$, $\chi_n G$ — концентрации избыточных H_3 . Таким образом, концентрация положительно заряженных комплексов не нарастает, а несколько падает с ростом интенсивности, что говорит не в пользу (1).

При рассмотрении реакций 2 и 3 нужно учесть, что в них, вероятнее всего, участвует положительно заряженный междуузельный углерод C_i^+ с высокой подвижностью (энергия миграции 0.8 эВ [6]), а не нейтральный (энергия миграции 3 эВ [7]). Для концентрации C_i^+ справедливо соотношение, аналогичное (2), т. е. на начальном участке накопления радиационных дефектов (РД) концентрация C_i^+ либо падает с интенсивностью облучения, либо слабо зависит от нее (если $p_0 + \chi_p G \approx n_0 + \chi_n G$). В этом случае реакцию 2 следует записывать в виде



Зависимость концентрации K -центров от дозы облучения быстрыми электронами.

Интенсивность потока электронов, $\text{см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$: $a - 1.4 \times 10^{14}$, $b - 6 \cdot 10^{15}$.



В соответствии с результатами [8] концентрация $A \sim G$ при постоянной дозе облучения, и скорость введения K -центров не может более, чем линейно, возрастать с ростом интенсивности облучения.

Очевидно, что реакцию 3 можно записать в виде



откуда следует возможность квадратичного роста скорости введения K^0 , поскольку $[V_2 O]^- \sim G^3$.

Обратимся к рисунку. На первый взгляд, зависимость кинетики накопления K -центров, приводимая здесь, аномальна. Такую зависимость можно объяснить с учетом (3). По мере накопления РД происходят компенсация кремния и уменьшение времени жизни неосновных H_3 . В пределе для концентрации подвижного компонента (3) будет справедливо соотношение

$$C_i^+ = \frac{S_p}{S_n} C_i^0,$$

и, поскольку S_p — сечение захвата дырки нейтральным центром C^0 меньше (в нашей типичной ситуации нерезонансного захвата), чем S_n — сечение захвата

электрона положительно заряженным центром C_+ , концентрация C_+ станет весьма малой.

Таким образом, в данной работе предложена модель образования K -центра в облученном быстрыми электронами кремнием и показана возможность управления дефектным составом путем варьирования интенсивности и учета роли зарядовых состояний комплексов в формировании сложных РД.

Список литературы

- [1] Берман Л. С., Лебедев А. А. Емкостная спектроскопия глубоких центров в полупроводниках. Л., 1981. 176 с.
- [2] Колесников Н. В., Ломасов В. Н., Мальханов С. Е. // ФТП. 1984. Т. 18. В. 1. С. 1496–1497.
- [3] Newman R. C., Smith R. S. // J. Phys. Chem. Sol. 1969. V. 3. P. 1493–1505.
- [4] Lee Y. H., Corbett J. W., Brower K. L. // Phys. St. Sol. (a). 1977. V. 41. N 2. P. 637–647.
- [5] Лугаков П. Ф., Лукьяница В. В. // Электрон. техн. Сер. 6. Материалы. 1982. В. 2 (163), С. 38–40.
- [6] Kimmerling L. C. // Inst. Phys. Conf. Ser. N 31. 1977. V. 2. P. 221–230.
- [7] Newman R. C., War Kejield T. T. // Phys. Chem. Sol. 1961. V. 19. P. 230–237.
- [8] Колесников Н. В., Ломасов В. Н., Мальханов С. Е. // ФТП. 1987. Т. 21. В. 6. С. 1136–1138.

Ленинградский политехнический институт
им. М. И. Калинина

Получено 9.07.1989.
Принято к печати 4.10.1989

ФТП, том 24, вып. 2, 1990

КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ ТЕРМОДОНОРЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В КРЕМНИИ ПРИ «ГОРЯЧЕМ» γ -ОБЛУЧЕНИИ

Емцев В. В., Далуда Ю. Н., Шаховцов В. И., Шиндич В. Л.,
Неймаш В. Б., Антоненко Р. С., Шмальц К.

Вопрос о роли диффузии кислорода является ключевым для большинства современных моделей образования кислородосодержащих термодоноров (ТД) в кремнии, выращенном по методу Чохральского [1–3]. Поскольку простая экстраполяция коэффициента диффузии атомов кислорода из высокотемпературной области в область температур 370–470 °C, характерную для формирования ТД, не позволяет естественным образом объяснить процессы преципитации кислорода из пересыщенного твердого раствора, то различные модели таких процессов обычно базируются на предположении о возможном увеличении коэффициента диффузии кислорода в рассматриваемом температурном интервале. Вообще говоря, диффузия примесей может ускоряться в присутствии собственных дефектов кристаллической решетки (вакансий и собственных межузельных атомов, например, накопленных при предварительном облучении кремния, который в последующем подвергается термообработке [4]). В связи с этим несомненный интерес представляет вопрос о влиянии облучения непосредственно в процессе термообработки, т. е. вопрос о «горячем» облучении.

Исходным материалом служил чистый p -Si, выращенный по методу Чохральского. Концентрация примеси бора в исходном материале составляла $\leq 5 \times 10^{13} \text{ см}^{-3}$; содержание кислорода и углерода, определенное по интенсивности ИК поглощения, было $8 \cdot 10^{17}$ и $\leq 5 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ соответственно. В целом данный материал по своим характеристикам был аналогом материала, исследованного нами ранее в [5–7].

Образцы вместе с нагревателем помещались внутрь камеры γ -установки ^{60}Co с мощностью дозы в рабочем объеме $4.8 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$; температура термо-